

信息披露

合肥合毅智能制造股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持数量过半暨减持达到1%的进展公告

1.本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所交易规则所涉及的股份所有权、不存在表决权委托或质押等任何权利限制或限制转让的情况。

(二) 本次减持事项与大股东此前披露的计划、承诺是否一致 是 否 口否

三、集中竞价减持计划相关风险提示 (一)减持计划的不确定性提示 中毅投资减持计划能否如期实施,取决于减持计划实施过程中,减持计划实施主体是否发生控制权变更、减持计划实施主体是否发生控制权变更、减持计划实施主体是否发生控制权变更。

特此公告。 合肥合毅智能制造股份有限公司董事会 2022年9月30日

湖南方盛制药股份有限公司 关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

主要内容提示: 1.2022年9月21日为湖南方盛制药股份有限公司(以下简称“公司”或“方盛制药”)全资子公司湖南方盛医药产业管理有限公司(以下简称“方盛医药”)与关联方湖南湘融融资租赁有限公司(以下简称“湘融租赁”)及关联方湖南湘理信融资租赁有限公司(以下简称“湘理信”)、永州何仲康医院有限公司(以下简称“永州何仲康”)签订的《融资租赁租赁合同》(合同编号:ZRKH-BZ-2021003、ZRKH-BZ-2021006)已到期最后一期租金支付日期,截至到期日,湘理信应付到期租金932.25万元,永州何仲康已提前支付应付租金。

特此公告。 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2022年9月29日

福建福日电子股份有限公司 关于非公开发行股票部分募集资金专户销户完成的公告

截至本公告披露日,公司非公开发行股票募集资金专户开立情况如下:

Table with 5 columns: 募集资金专户名称, 开户银行, 账号, 币种, 余额. Lists various bank accounts for the company's IPO funds.

特此公告。 福建福日电子股份有限公司董事会 2022年9月30日

茂硕电源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况 截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的期末余额为人民币18,000万元(含本数)和理财产品人民币23,000万元(含本数)。

特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司董事会 2022年9月29日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于向关联方销售商品暨关联交易的公告

主要内容提示: 1.关联交易:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方兴豪通信技术(浙江)有限公司(以下简称“兴豪通信”)销售射频相关产品及射频测试设备,交易金额为人民币18,430万元(不含税)。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于可转债公司债券募集资金专户销户的公告

主要内容提示: 1.可转债公司债券募集资金专户销户:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转债公司债券》(证监许可[2021]3024号)核准,公司公开发行24,000万元可转债公司债券,期限两年。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

主要内容提示: 1.控股股东股权质押:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东仁东先生持有公司股份368,472,262股,占公司目前总股本的30.27%;本次质押股份数量为165,349,000股,占其持股的44.91%。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告

主要内容提示: 1.行权人数:2,901,220份 2.行权人数:2,901,220份 3.行权数量:136,980,940股

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

主要内容提示: 1.控股股东股权质押:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东仁东先生持有公司股份368,472,262股,占公司目前总股本的30.27%;本次质押股份数量为165,349,000股,占其持股的44.91%。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告

主要内容提示: 1.行权人数:2,901,220份 2.行权人数:2,901,220份 3.行权数量:136,980,940股

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

主要内容提示: 1.控股股东股权质押:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东仁东先生持有公司股份368,472,262股,占公司目前总股本的30.27%;本次质押股份数量为165,349,000股,占其持股的44.91%。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告

主要内容提示: 1.行权人数:2,901,220份 2.行权人数:2,901,220份 3.行权数量:136,980,940股

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

主要内容提示: 1.控股股东股权质押:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东仁东先生持有公司股份368,472,262股,占公司目前总股本的30.27%;本次质押股份数量为165,349,000股,占其持股的44.91%。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告

主要内容提示: 1.行权人数:2,901,220份 2.行权人数:2,901,220份 3.行权数量:136,980,940股

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

主要内容提示: 1.控股股东股权质押:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东仁东先生持有公司股份368,472,262股,占公司目前总股本的30.27%;本次质押股份数量为165,349,000股,占其持股的44.91%。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告

主要内容提示: 1.行权人数:2,901,220份 2.行权人数:2,901,220份 3.行权数量:136,980,940股

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

主要内容提示: 1.控股股东股权质押:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东仁东先生持有公司股份368,472,262股,占公司目前总股本的30.27%;本次质押股份数量为165,349,000股,占其持股的44.91%。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告

主要内容提示: 1.行权人数:2,901,220份 2.行权人数:2,901,220份 3.行权数量:136,980,940股

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告

主要内容提示: 1.控股股东股权质押:上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东仁东先生持有公司股份368,472,262股,占公司目前总股本的30.27%;本次质押股份数量为165,349,000股,占其持股的44.91%。

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日

上海韦尔半导体股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告

主要内容提示: 1.行权人数:2,901,220份 2.行权人数:2,901,220份 3.行权数量:136,980,940股

特此公告。 上海韦尔半导体股份有限公司董事会 2022年9月30日